

档号	BGDC-518-01	編号	BG-HRD18-0108005
保管期限	3年	密级	内部★
		阶段标记	V1. 0. 00

PCB 加工说明表

${\tt BingoBin}$

文件名	[BingoBin]HW_V1. 0. 10_180108. PcbDoc	字节数	5317KB		
设计软 件	□Allegro □protel99 □protel 99SE □PADS □powerPCB ■DXP14 □AutoCAD □其它:	表面处理	■无铅喷锡 □镀金: oz		
板 层 数	□单面板 ■双面板 □多层板:	插头镀金	□是 ■否		
		阻焊层	□不涂阻焊剂 ■顶层阻焊 ■底层阻焊		
叠 层 顺 序 (多层板)	Layer1: Top Layer2: Bottom	字 符 层	□不印字符 ■顶层字符 ■底层字符		
板 材 型 号 及基铜	■FR-4 □聚四氟乙稀 □Rogers □其它:	外形公差	■±0.15mm □0~—0.3mm □其它: mm		
	基 铜: ■无要求; □um	制板数量			
 板 厚	1.6 mm +/-10%	下单日期			
		交货日期			
Ħ	1、PCB 板尺寸: 参考[BingoBin] HW_V1. 0. 10_180108. PcbDoc 文件; 2、板厚 1.6 mm; 3、阻焊颜色绿色; 4、双层字符印刷,字符颜色白色; 5、没有阻抗控制要求;				
注		面开窗过孔不塞孔,双面未开窗小于等于 0.4mm 过孔全部塞孔;			